

Dip-Schablone 40 x 40 mm, 150 µm Diptiefe - Ersä OPR100-D005

Artikel-Nr. ER-OPR100-D005

Hersteller Ersä

EAN 4003008093490

Dip-Schablone für die Ersä Dip- und Print-Station OPR100 zur Vorbereitung von SMD-Bauteilen. Sie erzeugt im Format 40 x 40 mm ein definiertes Lotpasten- oder Flussmitteldot mit 150 µm (0,15 mm) Diptiefe. Ideal für die reproduzierbare Benetzung von BGA- und Fine-Pitch-Bauteilen vor der Bestückung im Rework-Prozess.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Die Ersä Dip-Schablone OPR100-D005 ist ein Zubehör für die Ersä Dip- und Print-Station OPR100 und dient der definierten Benetzung von SMD-Bauteilen mit Lotpaste oder Flussmittel. Über die geätzte Tasche mit 150 µm Tiefe wird ein reproduzierbares, exakt dosiertes Depot an den Anschlüssen erzeugt - ideal für BGA- und Fine-Pitch-Bauteile, die vor dem Platzieren im Rework-Prozess vorbereitet werden.